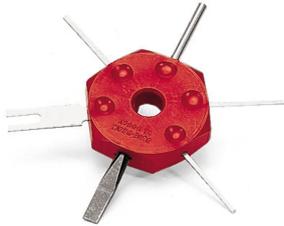




Outil pour les bornes des fils (GM)

Numéro d'article YA500GM



Description

Conçu pour être utilisé pour les bornes Pack-Con et Weather Pack sur les systèmes GM® C3

Spécifications techniques

Pays d'origine : USA